



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細加工プラットフォーム
＜新規利用促進制度のご案内＞

初めてプラットフォームをご利用される方々へ ～新規利用者に利用料を補助～

新規利用の促進を目指した、新しい制度をスタートしました。
従来の「試行的利用」制度を見直し、「新規利用促進制度」と名称
を変更いたしました。

目的

以下にあげる新規利用の促進を目的としています。

- バイオ、医療、アグリその他の新規分野、異分野融合が期待されるご利用
- ご利用が初めての方、実施機関が近隣にない地域からのご利用

募集方法

上記の目的に合ったご利用課題を、実施機関が、代表機関に推薦する
という募集方法となりました。
本制度のご利用に当たっては、利用する実施機関とよくご相談下さい。

補助の内容

- ・ 補助金の額は上限 20 万円とします。
- ・ 利用料補助を原則と致しますが、アカデミア、且つ遠隔地の方のみに
旅費補助も可能としています。

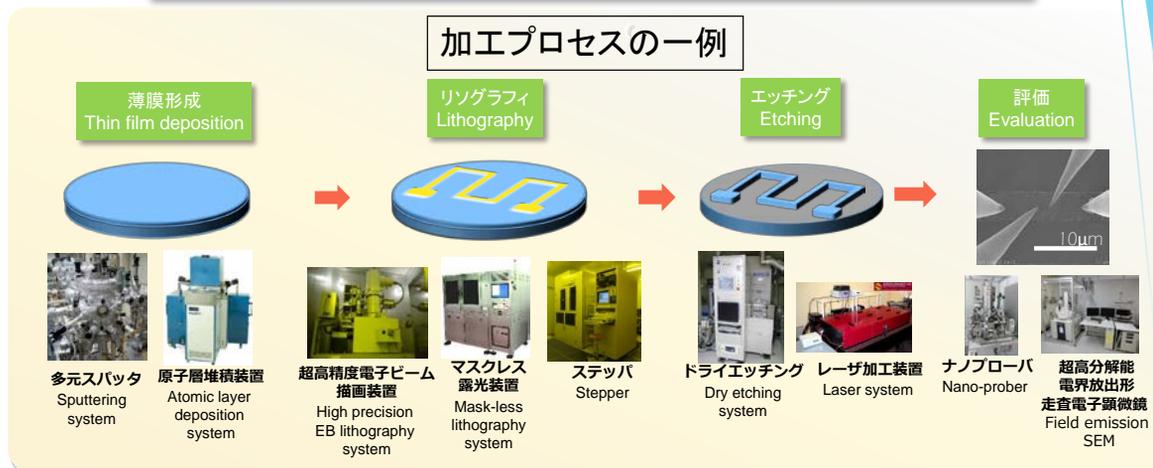
お問い合わせ

※詳しくは、
利用する実施機関、あるいは代表機関<nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp>
までお問合せ下さい。

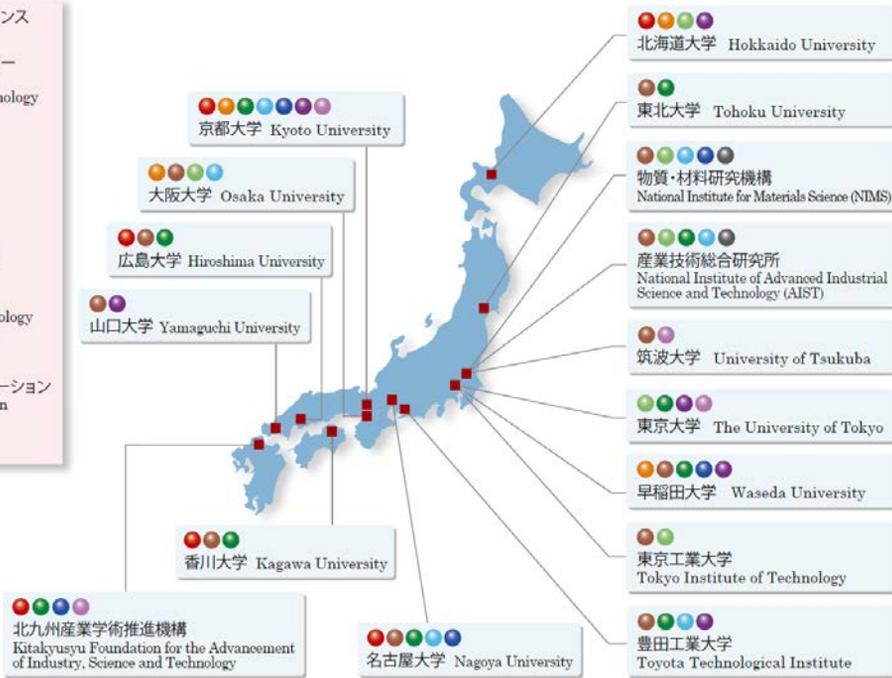
微細加工プラットフォームでは、全国16実施機関
で500台以上の装置がご利用いただけます

- 成膜・膜堆積
- リソグラフィ
- 膜加工・エッチング
- 熱処理、ドーピング、表面処理
- 切削、研磨、接合
- 形状・形態観察、分析、電気、機械計測
- シミュレーション CAD

加工プロセスの一例



- バイオ&ライフサイエンス Bio- & Life Science
- 化学&分子テクノロジー Chemistry & Molecular-Scale Technology
- ナノエレクトロニクス Nanoelectronics
- フォトニクス Photonics
- N&MEMS
- マテリアルサイエンス Materials Science
- 環境技術 Environmental Technology
- エネルギー関連技術 Energy Technology
- モデリング&シミュレーション Modeling & Simulation
- ESH



まずは、お気軽にご相談ください！